## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-280497

(43) Date of publication of application: 10.10.2000

(51)Int.CI.

B41J 2/235 B22F 7/08 B41J 2/25

(21)Application number: 11-095688

(71)Applicant: TOSHIBA TEC CORP

(22)Date of filing:

02.04.1999

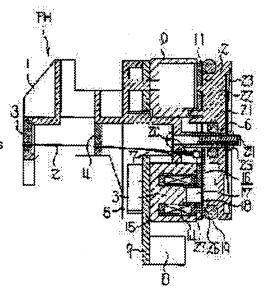
(72)Inventor: TERAO YASUNOBU

#### (54) ARMATURE AND ITS MANUFACTURE, AND DOT PRINT HEAD

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To highly accurately and easily manufacture an armature of a high strength and a high magnetic permeability.

SOLUTION: An armature 16 is formed of a lever element 18 which is formed by press working with the use of a meltformed plate of maraging steel and a plunger 17 which is formed with the use of a kneaded formation material of Permendur powder and a binder and which is welded to the lever element 18 after the binder is removed and sintering is carried out. A nitrided layer is formed to a surface of the armature. A strength of the lever element 18 is enhanced and a magnetic permeability of the plunger 17 is increased. Since the plunger 17 having a small percentage of contraction after the binder is removed and the lever element 18 naturally not including the binder and having a considerably small percentage of contraction are welded, the two can be bound in a correct correspondence and moreover, a strength of a welded part of the two is enhanced by the nitrided layer.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.03.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開發号 特開2000-280497 (P2000-280497A)

(43)公開日 平成12年10月10日(2000.10.10)

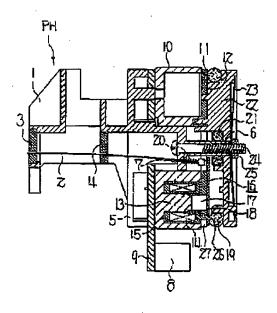
(51) Int.CL'		織別記号	FΙ	ラーマコード(参考)
B41J	2/235		B41J 3/1	10 103A 2C063
B 2 2 F	7/08		B 2 2 F 7/0	08 D 4K018
B41J	2/25		B41J 3/1	104A
	2/285			111
			安全	京部 東京 (全 6 回)
(21)出願番号		特顧平11-95698	(71) 出庭人 00	00003562
			東	度定テック株式会社
(22)出頭日		平成11年4月2日(1999.4.2)	芽	京都千代田区特田錦町1丁目1番地
			(72) 発明者 号	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
			葡萄	等岡県三島市南町6番78号 東芝テック株
			_   ≠	<del>[金] [金] [金] [金] [金] [金] [金] [金] [金] [金] </del>
			(74)代理人 16	
				理上 植木 镇史 (外2名)
4,			アターム(参考)	) 20083 A006 AFO1 AF10 AF14 AF15
				AF26
				4K018 DA11 KAD1

(54) 【発明の名称】 アーマテュア及びその製造方法、ドットプリントヘッド

#### (57)【要約】

【課題】 高強度で高透磁率のアーマチュア高額度に容 易に製作できるようにする。

【解決手段】 マルエージング銅の溶製材板を用いプレ ス加工により作成したレバー片18と、パーメンジュー ル粉末とバインダとを混嫌してなる成形材料を用いて作 成し、脱バインダ処理及び無結処理を絡した後にレバー 片18に窓接したプランジャ17とによりアーマチュア 16を形成し、その表面に窒化層を形成する。これによ り、レパー片18の強度を高め、プランジャ17の透磁 率を高めることができる。また、脱バインダ処理後の収 縮率の極めて小さいプランジャ17と、元々パインダを 含まない収縮率の極めて小さいレバー片18とを溶接す ることにより、両者を正確な対応関係で結合でき、さら に両者の疼接部の強度を窒化層により高めることができ



# BEST AVAILABLE COPY

(2)

#### 【特許請求の範囲】

【詰求項 】】 マルエージング師の溶談材板をプレス加工することにより形成されたレバー片と、

パーメンシュール粉末とバインダとを混線してなる成形 材料を用いて作成され、駒バインダ処理及び焼結処理が 施された後に前記レバー片に溶接されたプランジャと、 を備え、少なくとも前記レバー片と前記プランジャとの 溶接部には窒化層が形成されていることを特徴とするアーマチュア。

【語求項2】 コイルが装着された複数のコアと、 前記コアに対して起伏可能に支持された複数の語求項1 記載のアーマチェアと、

前記コアと前記アーマチュアとにより開避路を形成する ヨークと、

前記アーマチュアの起伏時作に進動してプラテンに答案する複数のワイヤと、を備えるドットプリントヘッド。 【語求項3】 マルエージング網の溶製材板をプレス加工することによりレバー片を作成するプレス工程と、パーメンジュール粉末とバインダとを選続してなる材料を用い、求めるプランジャの寸法形状に対して脱バイン 20 ダ処理による収縮率を見込んだ寸法形状のプランジャ原型を作成するプランジャ原型作成工程と、

前記ブランジャ原型に脱バインダ処理を施した後に前記 パーメンジュール粉末を擦結する機結処理を施すことに より前記プランジャを作成するプランジャ作成工程と、 前記レバー片と前記プランジャとを溶接する溶接工程 と

前記レバー片と前記プランジャとの材料に含まれる金属 結晶を加熱によりなじませる溶像化処理工程と 前記レバー片と前記プラテンジャとの表面に塩化処理を 30 施す室化処理工程と、よりなるアーマチュアの製造方 ま

【請求項4】 前記溶像化処理工程の処理温度が、約8 20 Cに定められている請求項3記載のアーマチェアの 製造方法。

【請求項5】 前記室化処理工程の処理温度が、約48 0°Cないし570℃に定められている請求項3記載のア ーマチュア製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、アーマチェア及び その製造方法、ドットプリントへッドに関する。 【0002】

【従来の技術】ドットプリントヘッドの基本的な構成は、ヨークに磁気的に接続されたコアにコイルを装着し、ワイヤを駆動するアーマチュアをコアに対して起伏自在に設け、コイルに通電したときにコア、アーマチュア、ヨークに流れる磁束によりアーマチュアを変位させてワイヤをブラテン上の用紙に営実させることにより印字を行なうものである。このドットプリントヘッドに

は、コアに対向させるために高透磁率のプランジャと、 ワイヤを駆動するために概報的強度の高いレバー片とを 別個に作成した後に両者を結合してなるアーマチェアを 用いるものがある。

20 【0004】このような方法で形成されたアーマチュア (特開平3-130306号公銀では印字レバーと称する)は、プランジャの部分のみに高価な高透磁率合金を使用し、エネルギー効率を高くすることが可能で、プラテンジャとレバー片と支点ピンとを正確にかつ強国に一体化できるとされている。

【0005】なね、パーメンジュール粉末と混錬するパインダは、成形する形状を保つために必要なもので、例えばシリコン樹脂等の樹脂を用いている。このパーメンジュールを用いた金属成形製品は、金属材料の性能を確保するために、一般には成形後に850℃近辺の温度で避気震鈍を行なっている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上記のアーマチェアにおいて、プランジャはパーメンジュール等の高速磁率台金の粉末とバインダとを混錬して射出成形、脱バインダ処理。焼結処理により形成しているが、級域的強度を必要とするレバー片は、級域的強度が高いマルエージング銅(Ni-Ti-A!台金)のような特殊材料の金属粉末材料が流通してないため射出成形ができず、板材からプレス加工により形成しているものと考えられる。

【0007】しかし、加熱による脱バインダ処理に際し、ブランジャ原型の収職率は約30%と高いのに対し、バインダを含まないレバー片及び支点ピンは殆ど収縮しないため、ブランジャ原型はレバー片や支点ピンを開焼する部分が収縮し難く、他の部分が大きく収縮する。これにより、コアとの対向部分の寸法形状が目的値に対して変ってしまう。コアとブランジャとの関係が少しでも変化すると、個々のアーマチュアの間で、コアの吸引力、印字エネルギーに大きなバラツキが発生し、印字品質が低下する問題がある。ブランジャの寸法形状を

二次加工により整えることも考えられるが、脱パインダ 処理後の加工は函難である。

【①①08】本発明はこのような点に鑑みなされたもの で、機械的強度を必要とするレバー片と高透磁率を必要 とするプランジャとを備えたアーマチェアを高額度に容 易に製作できるアーマチェア及びその製造方法。ドット プリントヘッドを提供することを目的とする。

#### [0000]

【課題を解決するための手段】請求項1記載のアーマチ ュアは、マルエージング鍵の容製材板をプレス加工する 10 ことにより形成されたレバー片と、パーメンジュール粉 末とバインダとを複線してなる成形材料を用いて作成さ れ、脱バインダ処理及び焼結処理が施された後に前記し バー片に密接されたプランジャとを備え、前記レバー片 と前記プランジャとの密接部には窒化層が形成されてい

【0010】したがって、レバー片の機械的強度を高 め、ブランジャの透磁率を高めることが可能となる。ま た。脱パインダ処理後の収縮率の極めて小さいブランジ パー片とを溶接することにより、両者を正確な対応関係 で結合することが可能となる。さらに、プランジャとレ バー片との溶接強度を窒化層により高めることが可能と なる。

【0011】請求項2記載のドットプリントヘッドは、 コイルが接着された複数のコアと、前記コアに対して起 伏可能に支持された複数の請求項1記載のアーマチュア と、前記コアと前記アーマチュアとにより開催路を形成 するヨークと、前記アーマチュアの起伏動作に連動して プラテンに衝突する複数のワイヤとを備える。

【0012】したがって、個々のアーマチュアと個々の コアとの関係を一定にすることが可能であるため、印字 ドットの濃淡差が防止される。

【0013】請求項3記載のアーマチェアの製造方法 は、マルエージング網の溶製材板をプレス加工すること によりレバー片を作成するプレス工程と、パーメンシュ ール粉末とバインダとを開錬してなる材料を用い、求め るプランジャの寸法形状に対して脱パインダ処理による 収福率を見込んだ寸法形状のプランジャ原型を作成する。 インダ処理を能した後に前記パーメンジュール紛末を焼 縮する機縮処理を施すことにより前記プランジャを作成 するプランジャ作成工程と、前記レバー片と前記プラン ジャとを溶接する溶接工程と、前記レバー片と前記プラ ンジャとの材料に含まれる金属結晶を加熱によりなじま せる溶礁化処理工程と、前記レバー片と前記プラテンジ 々との表面に窒化処理を能す窒化処理工程とよりなる。 【0014】したがって、レバー片の機械的強度を高 め、ブランジャの透磁率を高めることが可能となる。ま

+と、元々パインダを含まない収縮率の任めて小さいレ パー片とを溶接することにより、両者を正確な対応関係 で結合することが可能となる。さらに、プランジャとレ バー片との金属結晶を熔態化処理によりなじませること で両者の結合強度をさらに高め、かつ、両者の溶接強度 を窒化処理によりさらに高めることができる。

【0015】語水項4記載のアーマチュアの製造方法 は、請求項3記載の発明において、前記恣廉化処理工程 の処理温度が、約820℃に定められている。

【0016】したがって、溶態化処理の温度はパーメン ジュールの避気焼鈍温度に近いため、溶礁化処理を、ブ ランジャの材料の性能を維持するための磁気焼雑処理と 台わせて行なうことが可能となる。

【0017】 胴水項5 記載のアーマチュアの製造方法 は、請求項3記載の発明において、前記室化処理工程の 処理温度が、約480 Cないし570 Cに定められてい

【0018】したがって、窒化処理工程の温度はマルエ ージング鏑の時効硬化処理温度に近いため、窒化処理 ャと、元々パインダを含まない収縮率の極めて小さいレー20 を、レバー片の材料の性能を維持するための時効硬化処 理と合わせて行なうことが可能となる。

#### [0019]

【発明の実施の形態】本発明の一実施の影態を図面に基 づいて説明する。まず、図1を参照してドットプリント ヘッドP目の構造について説明する。図中、1はハウジ ングである。このハウジング1には、複数のワイヤ2の 先端及び中間を摺動自在に支持するワイヤガイド3,4 が設けられている。また、ハウジング1の中間部にはフ ランジ5が形成され、ハウジング1の後端部にはボス6 30 が形成され、このボス6の基部側の周囲にはワイヤ2の 後端部を褶動自在に支持する複数のガイド孔7が形成さ れている。ハウジング1のブランジ5には、コネクタ8 を介して外部回路に接続される配線基板9と、それぞれ 磁性体により形成されたヨーク10及び天板11と、フ ィルム12とが積層されている。

【0020】ヨーク10には複数のコア13が一体に形 成され、これらのコア13にはコイル14を保持する総 緑性のポピンケース15が装着されている。各コア13 に対向する複数のアーマチェア16は円柱状のブランジ プランジャ原型作成工程と、前記プランジャ原型に脱バー40 ャ17とレバー片18とを有し、プランジャ17は天板 11及びフィルム12の一郎を貫通してコア13に対向 配置されている。各アーマチュア16はボス6の中心軸 に対して放射状に配列され、その一端がゴム等の弾性部 材によって形成された環状の支点抑え19によりフィル ム12の一面に抑えられている。各ワイヤ2はスプリン グ20により後方に付勢されてフィルム12を介してア ーマチュア16のレバー片18の自由端側を押圧する。 アーマチュア16の自由偏側の背面に当接されてアーマ チェア16の復帰位置を定める環状のストッパ21はリ た、翳パインダ処理後の収縮率の極めて小さいブランジ 50 アカバー22に支持されている。そして、花弁型の板ば

ね23の中心がねじ24とナット25とによりハウジン グ1のボス6に固定されている。これにより、配線基板 9. ヨーク10. 支点押え19、リアカバー22が、ハ ウジング1のフランジ5と板ばね23との間で独持され ている。

【0021】なお、ポピンケース15にはアーマチュア 16のレバー片18を案内するガイドピン26が形成さ れ、天板11の外層部にはガイドピン26を逃がすため の複数の切欠27が形成されている。これらの切欠27 の縁(エッジ)はアーマチュア16を支える支点部とし、10 程B.C.Dについては図4に示す順序で行なう。 て機能する。

【0022】次に、動作について説明する。非駆動時 は、アーマチェア16はスプリング20の付勢力により 退選状態に維持されるワイヤ2に押されてコア13から 離反する状態に維持される。この離反位置はストッパ2 1により定められる。そして、特定のコイル14に電流 を流すと、コア13、プランジャ17、天板11、ヨー ク10、コア13を磁束が通るため、アーマチェア16 はガイドピン26により案内されながら切欠27の縁を 2がスプリング20を圧縮方向に撓ませながらプラテン (図示せず) 方向に移動し、その先端がプラテン上の用 紙にインクリボンを介して衝突する。これにより、印字 がなされる。コイル14への通常は瞬時で直ぐに通電が 運断されるため、ワイヤ2はプラチンからの反力とスプ リング20の付勢力とにより後方に復帰し、アーマチュ ア16のレバー片18をコア13から解反させる。

【0023】ここで、本発明のアーマチュア16の機成 について説明する。アーマチュア16は、前述のように プランジャ17とレバー片18とよりなる。コア13に 30 吸引されるプランジャ17は、コア13及び天板11と の間で遊棄を通すので透磁率の高いバーメンジュール \* (Fe-Co-V台金)の紛末とシリコン樹脂等のバイ

ンダとを拒縮してなる成形材料を用いて作成され、脱バ インダ処理後に競結されることによって作成されてい

【①①24】ワイヤ2をプラテンに衝突させるレバー片 18は畿城的強度を必要とするため、マルエージング頻 (Ni-Ti-Ai合金) の密製材板をプレス加工する ことにより形成されている。

【0025】図2に示すよろに、レバー片18には、ボ ピンケース15のガイドピン26(図1春照)を突出さ せるガイド孔28と、プランジャ17の真上に位置する テーパー状の結合孔29とが形成され、プランジャ17 の端面の中心には突起30が形成されている。そして、 この突起30をレバー片18の結合孔29に嵌合し、結 台孔29と突起30との間を熔接することによりプラン ジャ17とレバー片18とが一体に結合されている。3 1は溶接部である。この溶接の後にアーマチュア16の 表面には窒化暑(図示せず)が形成されている。したがっ 50

て、レバー片18の機械的強度を高め、プランジャ17 の遠磁率を高めることができる。

【0026】次に、前述のアーマチュア16の製造方法 について説明する。本真能の形態におけるアーマチュア 16の製造方法は、プレス工程A、プランジャ原型作成 工程B、プランジャ作成工程C、無電解メッキ処理工程 D. 溶接工程E. 溶胀化処理工程F. 窒化処理工程Gよ りなる。この場合、工程B.C.Dは、工程Aの前成い は後に行なっても平行して行なってもよい。ただし、工

【0027】プレス工程Aでは、前述のように、マルエ ージング師(Ni-Ti-A!台金)の溶製材板をプレ ス加工することにより、図2に示すレバー片18を作成 する。なお、結合孔29のテーパー部分は二次加工によ って形成してもよい。

【0028】プランジャ原型作成工程Bでは、パーメン ジェール(Fe-Co-V合金)の紛末とシリコン樹脂 等のバインダとを混算してなる成形針斜を用いてプラン ジャ原型 (図示せず)を作成する。 具体的には、パーメン 支点としてコア13に吸引される。とれにより、ワイヤー20 ジュールの粉末とシリコン樹脂等のパインダとを混線し てなる材料を鉀し出し成形により成形した丸棒を準備 し、この丸棒を切削加工してプランジャ原型を作成す る。この場合の切削は脱バインダ処理前であるため困難 は伴わない。もちろん、バーメンジュールの粉末とシリ コン樹脂等のバインダとを保線してなる材料を用いて射 出成形によりプランジャ原型を作成してもよい。 ただ し、何れの方法を採用しても、求めるプランジャ17の 寸法形状に対して脱バインダ処理による収縮率を見込ん だ寸法形状のブランジャ原型を作成する。

> 【0029】プランジャ作成工程Cでは、脱パインダ処 理によりバインダを除去し、残ったパーメンジュール粉 末を真空或いは不活性ガスの雰囲気中で焼結する。この 場合。プランジャ原型が脱バインダ処理により収縮する が、その収縮率を見込んで作成したブランジャ原型を脱 バインダするため、寸法形状の性格なブランジャ17を 得ることができる。

【0030】飯電解メッキ工程Dでは、プランジャ17 に類電解メッキ(カニボロンN!-P-B)を脳す。た だし、この工程Dは必要不可欠なものではない。

【0031】溶接工程Eでは、プランジャ17の突起3 ()をレバー片18の結合孔29に嵌合し、結合孔29と 突起30との間を密接することによりプランジャ17と レバー片18とを一体に結合する。溶接はこの例では真 空アーク榕接である。

【0032】溶態化処理工程Fでは、レパー片18とブ ランジャ17との材料に含まれる金属結晶を加熱により なじませる恣態化処理を行なう。この例では、レバー片 18とプランジャ17とを約820℃の温度で約1時間 加熱し、その後空冷する。

【0033】蜜化処理工程Gでは、レバー片18とブラ

テンジャ17とを溶接してなるアーマチュア16に対し て、約480°Cの温度で約3時間窒化処理を施す。な

お、蜜化処理を能す温度は、約480℃ないし570℃ の任意の温度であればよい。

【①①34】とのような工程を経て製造されたアーマチ ュア16は、ワイヤ2をプラテンに衝突させるレバー片 18の機械的強度を高めることができる。因みに、硬度 はHv500.耐力200kg/mm゚ 、抗張力205 kg/mm<sup>1</sup>を得ることができた。プランジャ17は高 極めて小さいプランジャ17と、元々パインダを含まな い収縮率の極めて小さいレバー片18とを密接すること により、両者を正確な対応関係で結合することができ る。さらに、ブランジャ17とレバー片18との金属結 晶を溶織化処理によりなじませることで両者の結合強度 をさらに高めることができる。かつ、両者の恣策部31 の強度を、窒化処理によって形成された窒化層によりさ らに高めることが可能となる。

【()()35】さらに、恣聴化処理工程上の処理温度を約 820℃に定めたが、この温度はパーメンジュールの磁 20 気焼鈍温度に近いため、ブランジャ17の材料の性能を 維持するための磁気焼鈍処理と合わせて行なうことがで きる。これにより、別の工程で遊気鏡鈍処理を行なう必 要はない。

【0036】さらに、窒化処理工程Gの温度条件を約4 80°Cないし570°Cに定めたが、この温度はマルエー ジング銅の時効硬化処理温度に近いため、レバー片18 の村科の性能を維持するための時効硬化処理と合わせて 行なうことができる。これにより、別の工程で時効硬化 処理を行なう必要がない。

【0037】上記のように、溶胀化処理が避気緩絶処理 を兼ね、窒化処理が時効硬化処理を兼ねるのは、特性の 似ているマルエージングとパーメンジュールとの組み台 わせによる利点である。

[0038]

【発明の効果】請求項1記載のアーマチュアは、マルエ ージング銅の溶製材板をプレス加工することにより形成 されたレバー片と、パーメンジュール領末とパインダと を開錬してなる成形材料を用いて作成され、脱バインダ 処理及び焼縮処理が施された後にレバー片に溶接された 40 プランジャとを備えているので、レバー片の機械的強度 を高め、プランジャの透磁率を高めることができる。ま た。脇バインダ処理役の収縮率の極めて小さいプランジ ャと、元々パインダを含まない収縮率の極めて小さいレ パー片とを慈接することにより、両者を正確な対応関係 で結合することができる。さらに、プランジャとレバー 片とを溶接した後に窒化処理を施したので、両者の溶接 部の強度を窒化層により高めることができる。

【0039】韻求項2記載のドットブリントヘッドは、 請求項1記載のアーマチュアを備えているので、個々の 55 31 海接部

アーマチュアと個々のコアとの関係を一定にすることが できる。これにより、印字ドットの機談登の発生を防止 することができる。

【0040】諸求項3記載のアーマチュアの製造方法 は、マルエージング銅の溶製材板をプレス加工すること によりレパー片を作成し、パーメンジュール粉末とバイ ンダとを混奪してなる成形材料を用い、求めるブランジ ャの寸法形状に対して脱バインダ処理による収縮率を見 込んだ寸法形状のブランジャ原型を作成し、ブランジャ 透磁率を維持する。また、脱バインダ処理後の収縮率の 10 原型に脱バインダ処理を縮した後にバーメンジュール粉 末を續結してプランジャを作成した後に、レバー片とブ ランジャとを溶接し、レバー片とブランジャとの材料に **含まれる金属結晶を溶胀化処理によりなじませ、レバー** 片とプラテンジャとの表面に窒化処理を施すようにした ので、レバー片の機械的強度を高め、プランジャの透磁 率を高めることができる。また、脱バインダ処理後の収 縮率の極めて小さいプランジャと、元々パインダを含ま ない収縮率の極めて小さいレバー片とを溶接することに より、両者を正確な対応関係で結合することができる。 さらに、プランジャとレバー片との金属結晶を溶態化処 理によりなじませることで両者の結合強度をさらに高 め、かつ、両者の溶接強度を窒化処理によりさらに高め ることができる。

> 【①①41】詰求項4記載のアーマチュアの製造方法 は、溶底化処理工程の温度条件が、パーメンジェールの 磁気焼錬温度に近い約820℃に定められているので、 **溶態化処理を プランジャの材料の性能を維持するため** の磁気焼鈍処理と合わせて行なうことができる。したが って、別の工程で遊気焼鈍処理を行なう必要がない。

【0042】詰求項5記載のアーマチュアの製造方法 30 は、窒化処理工程の温度条件が、マルエージング飼の時 効硬化処理温度に近い約4.80 Tないし5.70 Cに定め **られているので、窒化処理を、レバー片の材料の性能を** 維持するための時効硬化処理と合わせて行なうことがで きる。したがって、別の工程で時効硬化処理を行なう必 要がない。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一真能の形態におけるドットプリント ヘッドの縦筋側面図である。

【図2】アーマチュアの分解斜視図である。

【図3】アーマチュアの縦断側面図である。

【図4】アーマチュアの製造工程図である。

【符号の説明】

2 ワイヤ

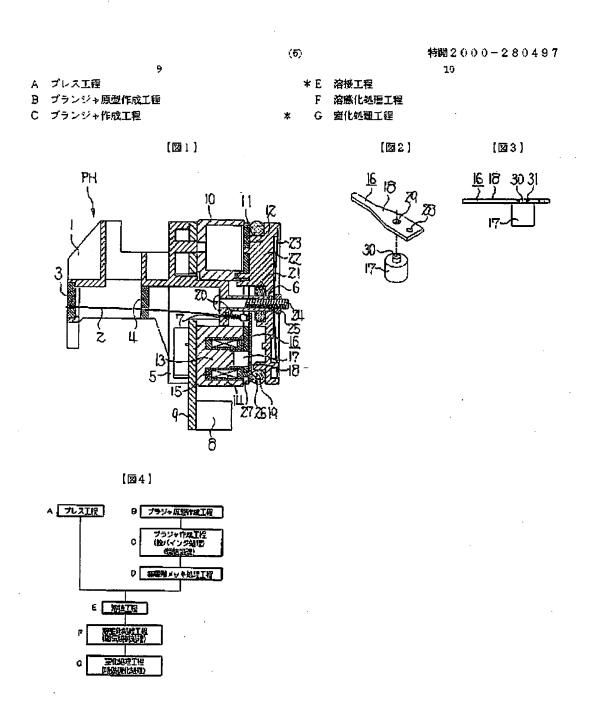
13 ⊐7

14 コイル

16 アーマチュア

17 プランジャ

18 レバー片



# BEST AVAILABLE COPY